DALOG(R)File 347; JAPIO (c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03105924

MANUFACTURE OF POLYCRYSTALLINE SILICON THIN FILM

PUB. NO.: **02-081424** [JP 2081424 A] PUBLISHED: March 22, 1990 (19900322)

INVENTOR(s): HAMA TOSHIO

APPLICANT(s): FUJI ELECTRIC CO LTD [000523] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

AFPL. NO.: 63-233106 [JP 88233106]

FILED: September 17, 1988 (19880917)

INTL CLASS: [5] H01L-021/20; H01L-021/263; H01L-031/04 JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 938, Vol. 14, No. 263, Pg. 18, June

07, 1990 (19900607)

ABSTRACT

PURPOSE: To increase a film forming speed and to reduce a manufacturing cost by depositing a silicon fine particle layer on a substrate by a glow discharge decomposition of silicon hydride gas, irradiating it with laser light to anneal it, and forming the particle layer as a polycrystalline silicon thin film.

CONSTITUTION: A substrate support 21 which becomes one electrode and an upper electrode 22 connected to a high frequency power source 3 are opposed in a glow discharge chamber 1. Monosilane gas is decomposed in the chamber 1 to obtain a deposited film made of silicone fine particles. The silicon fine particle layer is radiated with a laser 5. A laser beam 51 is scanned by a movable mirror 61 to reduce in thickness the fine particle silicon layer on the substrate over its whole surface to form a thin polycrystalline film.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-81424

®Int. Cl. ¹

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)3月22日

H 01 L 21/20 21/263 // H 01 L 31/04

7739-5F

7522-5F H 01 L 31/04

V

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

公発明の名称 多結晶シリコン薄膜製造方法

②特 頭 昭63-233106

②出 頭 昭63(1988)9月17日

⑩発明者 濱

敏 夫

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 顋 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

120代 理 人 弁理士 山口 最

明 程 書

1. 発明の名称 多結晶シリコン薄膜製造方法 2. 特許請求の範囲

1)シリコン水素化物ガスのグロー放電分解により基板上にシリコンの微粒子層を堆積させたのち、レーザ光を限射してアニールし、シリコン微粒子層を多結晶シリコン譲渡とすることを特徴とする多緒晶シリコン譲渡型流方法。

3. 発明の評価な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、太陽電池、光センサあるいはSOI 技術などに用いられる多格器シリコン運搬製造方 法に関する。

〔健来の技術〕

太陽電池に用いられるシリコン材料としては、 結晶系と非晶質系に大別される。結晶系は、固体 シリコン材を一旦1500での高温で加熱神融したの ち徐々に溶液より複雑器の引上る方法あるいは帯 域溶融法などにより形成されるため製造コストが 高くつく。一方、非晶質系の場合は、モノシラン のような低価格の原料ガスを100 ~300 での低温でプラズマ分解することによって得られるため、低コスト太陽電池材料として期待されているが、現在の成熟速度は数人/砂~数十人/炒と比較的速い。

(発明が解決しようとする課題)

太陽電池の製造コストは100円/Np(NpはWatt Peak)程度になるのが望ましいが、現在約1000円/Npであり、これを100円/Npにもっていくためには、より効率的な材料製造方法が必要である。 特に非晶質系では、減圧下での反応であるため高価な真空装置が必要とされ、製造コストに占める数値が高くつくという問題点がある。

本発明の課題は、上記のシリコン単結品あるいは非品質シリコン課題などの製造上の問題点を解決し、成際速度が早くて製造コストが低く、また太陽電池の材料として用いたときに非品質系シリコンに比してすぐれた 性が得られる多格品シリコン課題製造方法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

符閒平2-81424(2)

上記の問題の解決のために、本発明は、シリコン水素化物がスのグロー放電分解により基近上にシリコンの放拉子層を増積させたのち、レーザ光を限計してアニールし、シリコン改拉子層を多時品シリコン疎張とするものとする。

(作用)

圧力 5 ~ 30 Torr. 放電パワー0.1 ~ 10 W / cd の条件でモノシランガスを分解したところ10分間で厚さ20 m の地種膜が得られたが、これは粒径50~300 人のシリコン放粒子からなるものであった。 次に、CO。 レーザ、Arレーザ、Nd:YAGレーザなどのレーザ 5 を用い、パルス福0.1 ~ 10 n s の 1 パルス当たり 3.2 ~ 0.5 J / cd の条件でシリコン放粒子原に割けした。径10~100 mのレーザピーム51をスポット 取射した場合、約1/1000秒以下で照射部の結晶化がみられた。レーザピーム51を可動ミラー61によりスキャンすることにより、10 cm ※ 10 cm ※ 返版上の液粒子シリコン層を全面に亘って多結晶薄膜化できた。

実施例2:

第2回はこの実施例に用いた装置を示し、グロー放電筒1にレーザアニール筒1が連結され、インライン化したものである。レーザアニール槽1は簡単にレーザ5と可動ミラー61を配置したもので、シリコン改位子層を形成した基板10を増内の基質支持体71上に開送したのち、レーザビーム51

従って、グロー放電装置で得られたシリコン改拉子をレーザアニール装置により結晶化することにより、教拉子層から太陽電池などに用いることができる多路最シリコン環膜を効率的に形成できる。 (実体例)

モノシランガスよりグロー放電分解によりシリコン放放子層を生成させるには、反応正力を3~30torr、放電パワー密度を0.1~10W/回に高めればよい。

常路侧1:

第1図はこの実施例に用いた装置を示し、グロー放電階(には一方の電腦になる基板支持体21と高周波電源3に接続された上部電極22が対向している。基板支持体21は、支持される基板10を加熱するヒータ23を内離している。放電信しには外気口もが設けられて真空非常レーザミからのレーサともに、権外に配置されるレーザミかられているとは、権内にレーザビーム51の角度を変える可動ミテー61が備えられている。このグロー放電権1内に

を可動ミラー61および意 6 そ介して基板上に照射 し、全面にスキャンして多時品シリコン薄膜化す ェ

實施例3:

太陽電池のために本発明に基づく多裕磊シリコ ン道度を用いる場合には、ドーブしない多結晶シ リコン薄膜をはさんでり形および点形の多結晶シ リコン膜を形成しなければならない。この実施所 はそのようなドープされた多時品シリコン薄膜を 形成するもので、第3回は用いた整理を示す。こ の装置は第2回に示した装置のレーザアニール指 7にドーピング用ガス導入者8を接続したもので、 グロー放電指1でシリコン放拉子層が作成された 益版10をレーザアニール指1内の基版支持体71上 に推送し、ガス導入者からジボランあるいはフェ スフィンを導入しながらレーザビーム51でレーザ アニールすれば、多糖品化されたシリコン連膜は り 思あるいは n 形になる。 第4回にこの装置を用 いてpln構造を有する多結晶シリコン薄膜太陽 章池の電波・章圧特性を実験(1)で示し、腹線42で

符開平2-81424(3)

示した、同様にすらる推進を有する非晶質シリコン理験太陽電池の特性に比較して高い最大出力が 得られることがわかる。

(美明の効果)

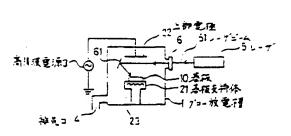
本発明によれば、基板上にグロー放電分割によりシリコン放位子間を非晶質シリコン液の場合で形成したのち、レーザで10~100 何の堆積速度で形成したのち、レーザでは、例えばないによりを結晶化することにより、例えばないによりを発出しても多くは、例えばないによってある。そのほか、光センサあるいはSOIのためのシリコン薄膜の製造に対しても有効に適用することができる。

4. 図面の簡単な説明

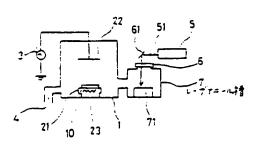
第1回、第2回、第3回は本発明の異なる三つの実施例にそれぞれ用いる装置の新面図、第4回は本発明により製造される多種品シリコン講演を用いた太陽電池の特性と従来の非品質シリコン太陽電池の特性を比較する電流・電圧級図である。
1:グロー放電階、10:番板、21:番板支持体、

22: 上部電極、3:高間波電波、4: 排気口、5: レーザ、51: レーザビーム、7: レーザアニール槽、8: ガス導入者。

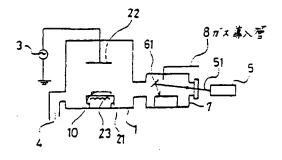
NEXT LE DE LE



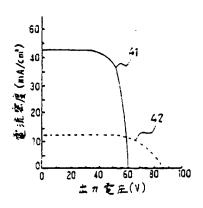
第 1 2



第 2 図



第 3 図



第 4 図